

BGA拆焊台VT-360

产品名称	BGA拆焊台VT-360
公司名称	东莞市崴泰电子有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	品牌:vttech 型号:vt-360 产地:进口
公司地址	东莞市南城区车站路奥博高新科技园B座205
联系电话	86-0769-23226000 18816818769

产品详情

崴泰科技B

GA拆焊台VT-360是一

款高端进口的BGA返修设备(BGA拆焊台又

称为热风拆焊台、[BGA返修台](#)

)，加热方式以热风循环为主，红外为辅，光学对位进行返修的机器，具有高精度，高柔性等特点，适用于服务器、PC主板、平板电脑、智能终端等PCBA基板上的BGA、CSP、POP、PTH、WLESP、QFN、C HIP0201/01005、屏蔽框、模组等器件返修。

VT-360相比其它BGA拆焊台具有以下功能特点：

独立控温的三部份发热系统设计

全球首创的RGBW影像系统

BGA器件移除、贴装、选择对位、焊接一体设计

七点一线Auto-profile自动生成返修温度曲线

机器多重安全保护功能

精密的灵活、易用的PCB放置Table

本文由东莞市崴泰电子有限公司编辑发布